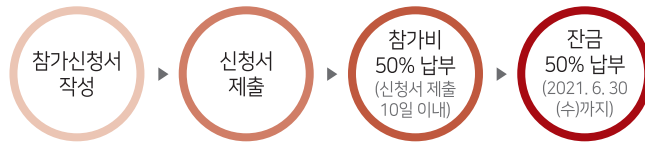


참가신청 안내

참가신청 방법



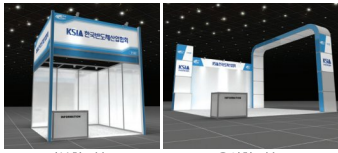
신청기간

1차	2021. 4. 30(금)까지 : 참가비 10% 할인
2차	2021. 6. 30(수)까지 : 참가비 5% 할인
일반신청 마감	2021. 7. 31(토)까지

※ 3년 연속참가업체 추가 5% 할인(2019~2021년)
※ 부스 소진시 조기마감

참가비

구분	정상가격
기본 부스	
회원사	KRW 3,000,000
비회원사	KRW 3,200,000
독립 부스	
회원사	KRW 2,600,000
비회원사	KRW 2,800,000
옵션 부스	
회원사	KRW 3,400,000
비회원사	KRW 3,600,000



※ 상기 부스 이미지는 장치업체 선정후 변동될 수 있습니다.

※ 1부스 사이즈 : 9m²(3m×3m), VAT 별도
※ 3년 연속참가업체 추가 5% 할인(2019~2021년)

참가비 할인

① 한국반도체산업협회 회원사 ② 조기 참가신청사 ③ 3년 연속 전시참가사

부스 안내

● 기본부스

참가업체가 전시품을 전시할 수 있도록 조립식으로 설치되는 기본장치물로서 장치비는 참가비에 포함되어 있으며 주최기관에서 일괄적으로 제작/설치합니다. 기본부스는 전시면적과 함께 아래의 기본장치물을 제공받습니다. (제공내역 : 부스벽체, 상호간판, 카펫, 전력 1Kw, 안내대, 의자, 휴지통, 스포트라이트 등)

● 독립부스

독립부스는 2부스 이상 신청 가능합니다. 1부스 당 전시면적(9m²)만 제공되며, 전시참가사가 자체 시공해야 합니다. 독립부스의 장치공사는 COEX전시장의 공식용역업체를 이용하셔야 합니다.

● 옵션부스

목공 혹은 블럭으로 설치되는 장치물로서, 장치비는 참가비에 포함되어 있으며 주최기관에서 일괄적으로 제작/시공합니다. 전시면적과 장치물을 제공해 드리며 기본부스의 편리함(장치 제공)과 독립부스의 시각적 효과(인테리어)를 동시에 누릴 수 있습니다.

참가비 납부

반도체대전 전용 계좌

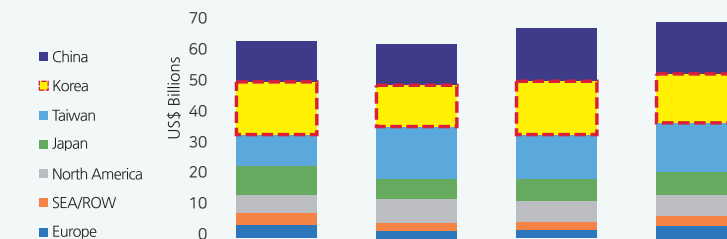
우리은행 888-054138-13119 (예금주 : 한국반도체산업협회)

1차	신청서 제출 10일 이내 참가비의 50% 납부
2차	2021. 6. 30(수)까지 나머지 잔금 50% 납부

※ 6월 이후 납부시, 참가비 100% 일시납부

반도체 장비 투자액 2021년 역대 최대 전망

대규모 설비투자를 통해 글로벌 Top 경쟁력을 유지하는 한국의 반도체산업



	2018	2019	2020F	2021F
China	13.1	13.4	17.3	16.6
Korea	17.7	9.9	12.3	15.9
Taiwan	10.2	17.1	14.5	15.9
Japan	9.4	6.2	7.0	7.9
North America	5.8	8.1	7.1	7.3
SEA/ROW	4.0	2.5	2.6	3.0
Europe	4.2	2.3	2.4	3.9

Source : SEMI, July 2020

SEDEX Exhibitors



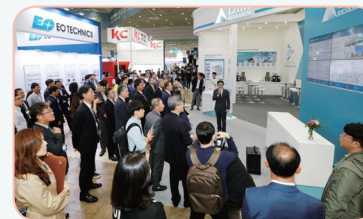
▲ Samsung Electronics



▲ SKhynix



▲ STMicroelectronics



▲ Lam Research



▲ Dongjin Semichem



▲ ARM

www.sedex.org

SEDEX 2021
The 23rd Semiconductor Exhibition

제23회 반도체대전

2021.10.27 (WED) ~ 10.29 (FRI)
COEX Hall C&D(3F), SEOUL

KSIA
한국반도체산업협회
KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION

한국반도체산업협회 전시사무국

Tel. +82-2-570-5229 Fax. +82-2-570-5269
Email. flower@ksia.or.kr Homepage. www.sedex.org
KakaoTalk. @반도체대전 Mobile. sedex.modoo.at
(13524) 경기도 성남시 판교역로 182 (삼평동644) 9~12층

Sponsors



SAMSUNG



Organizer

KSIA 한국반도체산업협회

SEDEX 2021

제23회 반도체대전

반도체산업 생태계 전 분야가 참가하는 국내 유일의 반도체 전문전시회
SEDEX가 **10월 27일(수)~30일(금)까지 삼성동 COEX**에서 막을 올립니다.

메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 분야뿐만 아니라
스마트 TV, Mobile 등 반도체를 수요로 하는 다양한 분야 및 미래를 선도하는
첨단 제품 및 기술을 접할 수 있는 종합전시회로, 세계 반도체 시장과 기술에
대한 최신 정보 및 기술교류를 확인하는 자리가 될 것입니다.
많은 관심과 참여바랍니다.

명 칭	제23회 반도체대전(SEDEX 2021)
장 소	서울 삼성동 COEX Hall C & D
규 모	6개국 250개사 750부스 [한국전자산업대전 22개국 900개사 2,400부스]
기 간	2021년 10월 27일(수) ~ 10월 30일(금) / 3일간
주 최	산업통상자원부
주 관	한국반도체산업협회(KSIA)
참가사	메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체관련기업
참관객	삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 제조기업, 샤오미, 화웨이 등 글로벌 전자제품 제조기업 등 관련기업 종사자 60,000명

국내 유일 반도체산업 생태계형 종합 전문전시회

- 스마트폰, TV 등 반도체 수요제품부터 반도체, 반도체 제조 장비, 소재 등 반도체산업 생태계 전 분야가 참여
- 전시회 참가기업이 상호간 공급/수요기업이 되는 산업 생태계형 전시회로 전시기간동안 홍보 · 비즈니스의 장으로 활용 가능
- 중국, 대만, 일본, 미국 등 해외 바이어 초청을 통한 글로벌 비즈니스 기회 제공
- 동일 기간 같은 장소에서 한국전자 과 더불어 개최되는 ICT전시회로 관련 다양한 기술정보 확보 및 홍보효과 기대

참가업체 지원 Program

-  참가업체 지원 프로그램을 운영합니다.
 - 참가사 대상 전시마케팅 교육 실시
 - 수도권 주요 지역 무료 셔틀버스 운행
-  소자/시스템 기업 주요 바이어와 네트워크를 구축할 수 있는 비즈니스 기회를 제공합니다.
 - 소자기업·장비/재료 기업 1:1 비즈니스 미팅
 - 시스템·반도체 설계기업 1:1 비즈니스 미팅
-  해외 판로개척 및 시장 진출의 플랫폼을 마련해 드립니다.
 - 전시품목별 타겟 바이어 유치로 해외 바이어 초청 1:1 무역상담회 개최
 - 참가업체 추천, 해외 바이어 무료 항공/숙박 및 통역 지원
-  반도체 시장 및 산업/기술 동향을 파악할 수 있는 소통의 장을 마련합니다.
 - 반도체 시장 동향 세미나, 반도체 장비 공정기술 세미나, IP-SoC Design Conference, 반도체 IR Conference

Product Categories

Device DRAM/Flash Memory, MCP, Memory Module, AP, MPU/MCU, DSP, DDI, PMIC, RFIC SoC, Foundries, Packaging Service, RFIDTag, SmartCard, Sensor, MEMS, Flat Panel Display (LCD, PDP, Organic EL)	Equipment Manufactures Process Equipment, Assembly Equipment, Test Equipment Systems, SoC Test Systems, Inspection & Measurement Equipment, General Equipment, Flat Panel Display Equipment	Factory Facility Air Filtering, Clean Rooms, Flow, Process Control
Materials Materials of Assembly, Chemicals & Solids, Gases, FPD, Wafer Substrate	Components & Parts Process Equipment, Sub System Parts	System & Software FPGA/PLD, Wireless Communication, Interface Technology, Embedded Board Computer, CAD, Package Simulation, Test Program etc.

Top Visiting Companies

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| • Amkor Technology | • KT | • SK Telecom |
| • Dongjin Semichem | • Lenovo | • SKhynix |
| • EO Technics | • LG Chem | • SMIC |
| • GLOBALFOUNDRIES | • LG Electronics | • SONY |
| • GM KOREA | • MagnaChip | • Statschippac |
| • HANWHA TECHWIN | • Mando | • TSMC |
| • HHGrace | • OPPO | • UMC |
| • Huawei | • PSK | • VIVO |
| • Hyundai Mobis | • Samsung Electro-mechanics | • WONIK |
| • INTEL | • SAMSUNG ELECTRONICS | • Xiaomi |
| • KEC | • SEMES | • YMTC |

SEDEX Review

	
SEDEX Keynote	SEDEX Keynote
	
Market Trend Seminar	Buyer Trade Meeting
	
SEDEX Floor Tour	SEDEX Floor Tour
	
Overseas Buyer Trade Meeting	IP-SoC Design Conference